フォトポリマー懇話会 ニュースレター

No.53 January 2011



フォトレジストの革新技術への期待

JSR株式会社 代表取締役社長

満 信

明けましておめでとうございます。2011年の新年 を、皆様、それぞれ新しい気持ちで健やかに新しい 年を迎えられたことと思います。2008年のリーマン ショック以降、順調に経済活動が回復して、昨年は半 導体業界も昨年は従来には無いほどの回復を見せ、設 備投資も活発に行われました。今年は、昨年ほどの 市場の伸びは見込めませんが、依然として半導体業界 は根強い成長余力があると考えています。フォトポリ マーのトップランナーである半導体フォトレジストは 常に微細化にチャレンジしています。昨年はいよい よメモリーを中心として30nmの世代に入ってきまし た。またEUVもついに量産適用が現実のものとして 見えるようになってきました。

1990年代の半導体技術は「微細化」の進展が付加 価値を高める源泉でした。2000年代に入ると、半導 体で使われる元素数が格段に飛躍し、インターコネ クトにCuが使われ、「材料」が半導体の付加価値を高 める源泉となりました。リソグラフィーのみならず CMPやインターコネクト材料、メッキなど色々な分 野で材料の開発が進み、色々な材料が製造プロセスに 取り入れられてきました。まさに、材料技術が半導体 技術を牽引した10年間でした。

今後の2010年代は、2015年頃に今の半導体の主流で あるCMOSの限界が来て、俗にいう、Extended CMOS やBeyond CMOSという新しい「アーキテクチャー」 に牽引される時代になると予想しています。また More than Mooreで表されるように、実装技術で機能 だけでなく性能もあげようという流れがありますが、 またこれも新しい「アーキテクチャー」です。このよ うなトレンド中でフォトポリマーは微細化を牽引する リソグラフィー用のレジストのみならず、再配線層の 形成や、薄膜化したシリコンウェハーを積層するとき につかう感光性接着剤など新しいアプリケーションに 使われ、依然として、半導体製造プロセスにおいて重 要な役目をすることに変わりはありません。

小柴

半導体フォトレジストに話を戻すと、今後、2010 年代の最大のチャレンジはEUVが量産で適用できる ようになるまでの2012年から2015年の間の「ソリュー ション」を提供することです。丁度、フラッシュメモ リーでは10nm台、DRAMでは20nm台、そしてロジッ クでは15nm前後のデバイス世代がその範囲に入りま す。液浸のArFを使用して本格的2重、極端な場合は 3重露光なのか、有機溶剤をつかったネガ型現像を組 み合わせて解像度をあげるのか、はたまたナノインプ リントまで検討に入れるのか?本当に技術の選択に頭 を痛めることになるでしょう。解像度へのチャレンジ も重要なチャレンジですが、レジストパターンのエッ ジの荒れの問題の解決もとても難しく、今のレジスト の基本原理である化学増幅がその限界に来ているので はないかと思うことが以前より増えてきました。

化学増幅系のレジストは量産適用されてからすでに 20年が過ぎようとしています。その前世代のキノン ジアジド系の感光性原理も発見は1930年代にさかの ぼるのですが、半導体用レジストとして主流として使 用されたのは1970年代後半から20年です。ですから そろそろ新しい感光原理が生まれてきても良いのでは ないでしょうか?この2011年にリソグラフィーの将 来を支える新しい基本原理が出てくることを期待して 年頭の挨拶とさせていただきます。

【第28回国際フォトポリマーコンファレンス 参加案内】

マイクロリソグラフィーとナノテクノロジー -材料とプロセスの最前線

第28回国際フォトポリマーコンファレンスが、6月21日 (火)~24日(金)千葉大学けやき会館(千葉大学西千 葉キャンパス:千葉市稲毛区弥生町1-33、JR西千葉 駅下車徒歩6分または京成電鉄みどり台駅下車徒歩6 分)で開催されます。

国内外の研究者、技術者によるフォトポリマーに関 する科学と技術の研究成果の発表が行われ、多くの基 調講演も予定されております。

今年は以下の構成により行われます。

- A. 英語シンポジウム
 - A1. Next Generation Lithography and New Technology
 - A2. Micromachining & Nanotechnology
 - A3. Advanced Materials and Technology for Nano Patterning
 - A4. 193nm Lithography
 - A5. Immersion Lithography / Double Patterning
 - A6. EB Lithography
 - A7. Nanoimprint Lithography
 - A8. EUV Lithography
 - A9. Chemistry for Advanced Photopolymer Science
 - A10. Photofunctional Materials for Electronic Devices
 - A11. General Scopes of Photopolymer Science and Technology
 - P [Panel Symposium]. EUV Lithography toward 16 nm
- B. 日本語シンポジウム
 - B1. ポリイミド、その他耐熱樹脂-機能化と応用
 - B2. プラズマ光化学と高分子表面機能化
 - B3. 光機能性デバイス材料
 - B4. 一般講演
 - (1) 光物質科学の基礎(光物理過程、光化学反応など)
 - (2) 光機能素子材料(分子メモリー、情報記録材 料、液晶など)
 - (3) 光・レーザー・電子線を活用する合成・重合・ パターニング
 - (4) フォトファプリケーション(光成形プロセス、 リソグラフィ)
 - (5) 装置(光源、照射装置、計測、プロセスなど)

昨年の英語シンポジウムの講演数は81件、コンファ レンス全体の講演数は141件と、例年同様多くの講演 がありました。今年は質、量ともにさらに充実したコ ンファレンスになると思われます。フォトポリマーに 共催 フォトポリマー懇話会 後援 千葉大学 協賛 応用物理学会、日本化学会

関心をお持ちの方々は是非参加してください。

コンファレンスの概要、講演申込、参加登録につい ては、「第28回国際フォトポリマーコンファレンス講 演募集」のブロシュア、または、次のホームページ を(http://www.ao.u-tokai.ac.jp/photopolymer/p.htm) ご覧いただくか下記の事務局へお問い合わせくださ い。

 (講演申込締切日)
2月14日(月)
(講演論文提出期日)
4月1日(金)
(参加申込予約締切日)
5月31日(火)
参加登録には予約申込による方法と当日登録による方法がありますが、できるだけ予約申込により参加登録
をお済ませください。締切日を過ぎると当日登録扱いになり参加登録費が高くなります。
第28回国際フォトポリマーコンファレンス事務局 〒790-8578 松山市文京町4-2

- 松山大学薬学部 葛谷 昌之
- TEL: 089-926-7096 FAX: 089-926-7162
- E-mail : mkuzuya@cc.matsuyama-u.ac.jp

またコンファレンス期間中、展示会を併設します。 展示会出展企業を募集いたします。下記責任者に申し

- 込みまたはお問い合わせ下さい。
- 展示企画委員長 東京理科大学理工学部 山下 俊 TEL:0471-22-9508 FAX:0471-24-9067 E-mail:yama@rs.noda.tus.ac.jp

【研究室紹介】

大阪大学大学院工学研究科 応用化学専攻 分子創成化学コース 関研究室

私たちの研究室は、平成21年10月に誕生したばかり の、とても新しい研究室です。講座の名は「物性化学 領域」と呼ばれ、これに直接訳語を与えることは難し く、英文では"Condensed Matter Physical Chemistry" としています。凝縮相物理化学というよりは、材料物 理化学というイメージでしょうか。名前からも明らか なように、研究の主軸は物理化学ですが、"応用化学" "分子""物性"、どこをとっても"Photopolymer"の核 心である光と高分子にあまり関係が無いように見えま す。実際には、物理化学の中でも、特に高分子材料を 中心とした、光・放射線の誘起する反応を利用した物 理化学を扱う、まさにPhotopolymerと関連の深い研究 室です。

現在の研究室の構成は、スタッフ4名・大学院生6 名・学部生4名の比較的小さなグループですが、人員 構成は、これから徐々に増えてゆくと思います。大阪 大学工学部は、現在、大きく分けて5つの学科から構 成されており、その中でも最も基礎研究に近いフィー ルドで教育・研究を行っているのが応用自然科学科と 呼ばれる学科です。この学科には、応用化学科目・応 用生物科目・応用物理科目・精密工学科目という、一 見、他の大学では同じ学科に属すことのない科目が一 体となって運用されており、逆に言えば、この学科で 学ぶ学生にとって、非常に選択肢の広い基礎教育を受 けることができる点で、きわめてユニークな学科でも あります。私たちの研究室は、この中でも応用化学科 目に属しており、基本的に"化学者"の集団でもあり ます。

現在、私たちの研究室で積極的に展開している研 究には、「高分子ナノ構造形成」と「高分子ナノ構造物 性」という大きく分けて2つの柱があります。まずは 前者の高分子ナノ構造形成研究についてご紹介しま す。Photopolymerの世界ではごく当たり前に語られ る、微細加工における高分子の重要性ですが、高分子 を用いた微細材料の極限はどこにあるのか?そんな テーマを扱っています。半導体の微細加工の分野で は、さまざまな光や量子ビーム(この呼び方はなかな か定着しませんが、ここではたとえばEUV や電子線を あえてそう呼びます)が、化学反応の起点として用い られ、これを元に微細加工がおこなわれています。イ ンプリント法の躍進が叫ばれて久しいですが、今のと ころ、実際の微細加工の主役はやはり光であり量子 ビームでしょう。さて、微細な構造体を作るために は、微細(ファイン)なビームが欠かせない、これは 誰もが疑うことのない常識ではないでしょうか。で は、もっとも"ファイン"なビームとはなんなのか、

大阪大学大学院工学研究科 教授 関 修平

原子レベルの観察を行う電子顕微鏡のビーム?あるい は高精度のミラーで集光されたX線?特に後者は波長 の限界を超えて、光の位相の制御など、きわめて高度 でその全体を把握することが困難な技術領域に達して いると誰もが考えるのではないでしょうか。これらが "ファイン"なビームであることに疑う余地はありま せんが、世界で一番"ファイン"なビームを追い求め ていくとき、果たしてその先に答えがあるのでしょ うか。そんな疑問から出発したのが、近年私たちが 展開している「単一粒子ナノ加工法(Single Particle Nanofabrication Technique)」です。一つの原子で一つの 材料を作る、そんなことが可能なのか。Photopolymer を巧みに用いれば、これは十分に可能です。私たち の研究室では、一般的な構造高分子から伝導性高分 子、糖、タンパク質に至るまで、ほとんどありとあら ゆる高分子材料を、数nmのスケールで、完全に均一 に、たった一つの粒子から一つの材料を作り出すとい うスキームで形成することに成功しています。

さて、「高分子ナノ構造物性」については果たしてど んなテーマか? 近年、さまざまな有機分子が、電子 用材料として用いられようとしています。先の微細加 エの技術の適用先からみて明らかなように、電子材料 の根幹でもある半導体素子材料は、依然としてシリコ ンであり続けています。しかし、超高速動作を要求す る半導体素子はいざ知らず、低速なスイッチング素子 の多くは、現在でもアモルファスシリコンが用いられ ており、これらを有機材料で置き換えようという動き が顕著になってきました。現在の候補材料のほとんど は、発達した共役系を有する比較的小さな分子の集合 体ですが、将来にわたり一つの鎖で自由に加工が可能 な素子を作ることを目標にした場合、その本命はやは り、伝導性(半導体性)高分子なのではないでしょうか。

では、伝導性高分子の一つ一つの鎖はどの程度、電 荷を流すことが可能なのか。これは伝導性高分子の発 見以来、多くの研究者が追い求めてきたテーマでもあ ります。近年の微細加工技術を突き詰めれば、一つの 分子を配線するレベルの加工までが十分に可能で、こ のようなアプローチを行う研究は枚挙に暇がありませ ん。しかし、一つの分子の特性を調べるのに、依然と して分子の大きさとは比べ物にならない大きなし て分子の大きさとは比べ物にならない大きな電 造を極力壊すことなく、接触する構造の影響も極力排 除して、かつ汚い物質も徹底的に取り除くという点に 大きな努力を払った結果でも、なお不確定な要素が大 きく残ります。それではどうすべきか、そんな疑問か ら、私たちの研究室で最近積極的に展開しているの が、flash-photolysis time-resolved microwave conductivity (FP-TRMC)法という測定手法です。接触しないで、 分子に触れないで、分子の伝導特性を測るというこの 方法は、矛盾に満ちた方法に聞こえるかもしれません が、分子の本当の性質を的確に判断するためにきわめ て有効な方法です。私たちはこの手法を積極的に展開 し、国内外のさまざまな研究グループと手を組むこと によって、「どんな分子が一番電荷を効率的に輸送で きるのか?」、「どんな形に分子を積み上げれば一番早 く電荷は動くことができるのか?」といった疑問に答 えるための研究を展開しています。

最後に、まだまだ発展途上の研究室ではあります が、私たちと一緒に研究をしてみたいと望む学生のみ なさん、またこんな材料をナノ構造化してみたらどう だろうか・こんな分子はどのくらい電荷を輸送できる のかという疑問を解決してみたいと考える企業研究者 のみなさんは、是非ご一報いただければ幸いです。

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/~cmpc-lab/



【新商品紹介】

アデカナノハイブリッドシリコーン (アデカNHS)の開発と応用事例

1. はじめに

情報電子産業は需要拡大に伴う製品のコストダウン 化と共に、CVDなど従来の無機材料を用いたプロセ スから有機材料への転換(樹脂化)が進んでいる。そ して製造プロセスの更なる見直し、静電容量式タッチ パネルなどの新たな機能を有する新規デバイスの開発 など技術革新が著しく、樹脂材料にもさらなる高機能 化が求められている。本稿では、当社開発品である 「アデカナノハイブリッドシリコーン (NHS)」の特 徴を概説し、LCD用層間絶縁材、LED用封止材、光導 波路、パッシベーション、ゲート絶縁材への応用事例 を紹介する。

2. アデカナノハイブリッドシリコーン (アデカ NHS) について

アデカNHSは、ポリマー構造中の有機ユニットと 無機ユニットとをナノレベルで制御した特殊シリコー ン樹脂である。例えば図1のように、無機ユニットと しては酸化ケイ素構造体が挙げられ、一方の有機ユ ニットにはUV反応やアルカリ現像性等を付与する化 学構造を導入している。表1にラインナップを示す が、ハイブリッド化する有機成分の種類によって、熱 硬化型、ポジUV反応型、ネガUV反応型の3系統が あり、無機骨格の制御によって硬さや解像度、耐熱性 等の特性を付与している。製品形態は主に図2bのよ うな一液性の液状だが、光導波路グレードはプリント ㈱ADEKA 先端材料開発研究所 斎藤 誠一

基板製造工程に合わせる為、図2aのようなアルカリ 現像型 DFR製品も取り揃えている。

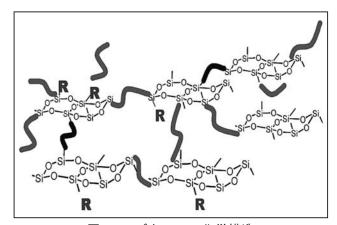


図1:アデカNHSの化学構造

表1. ラインナップ

製品名	反応系	硬さ (ショアA)	用途例
FX-T1210	熱	20-30	LED封止
FX-T3501	50°	>70	透明絶縁材
FX-V8331	UV+熱	>/0	ポジ型フォトレジスト
FX-V5200	UV	20-30	透明粘着材
FX-V5400	00	>70	レンズ,光導波路

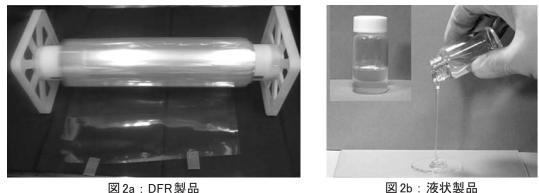


図2a:DFR製品

3. アデカNHSの応用事例について

熱硬化型(FX-Tシリーズ)は150~450℃で加熱硬 化し、高い耐熱性と透明性を持ちながら、かつショア A硬度20の柔らかい物からショアD硬度65のリジッ ドな物まで幅広い物性を持たせる事が可能で、LED 封止材、耐熱レンズ材料等に適用できる。図3aは FX-T1210の硬化物の例で、図3bはFX-T174を用い たレンズの試作例である。

ネガUV反応型(FX-V5000シリーズ)は、スピン コーター、スリットコーターで塗布できる他、ドラ イフィルム加工した製品やKOH系アルカリ水溶液で

現像できる品種も取り揃えており、LCDカラーフィル ター用オーバーコート、タッチパネル用レジスト、光 導波路、光ファイバーなど各種用途へ適用できる。 図3cは、PMTコネクタ付光導波路の試作例である。

ポジUV 反応型(FX-V8330シリーズ)は、TMAH系 アルカリ水溶液で現像できる永久フォトレジストで、 アウトガスが少なくプラズマ耐性が高いことからLCD パネル用平坦化膜やパッシベーションに適用できる。 図4は、FX-V8331を使用したLCDアレイ基板のイ メージ図である。



図 3a: FX-T1210 硬化



図 3b: FX-T174のレンズ試作 (富士高分子(株)殿ご提供)

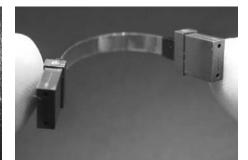


図3c: PMTコネクタ付光導波路の試作

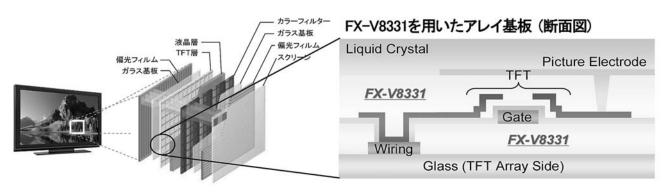


図4: FX-V8331を用いたLCDアレイ基板の例

4. プリンタブルエレクトロニクスへの応用研究~有 機半導体の試作と評価

ゲート絶縁材および封止材としてアデカNHSを用 いた場合の有機半導体素子の特性について、千葉大 学(工藤一浩教授)と共同で評価を行っている。有機 半導体としてポリチオフェン及びペンタセン、アデ カNHSとして熱硬化型FX-T3501及びネガUV反応型 FX-V5500を用いたTFT素子及びCMOS素子を試作し、 半導体特性として絶縁特性、出力特性(Ids-Vds)、伝 達特性(Ids-Vg)を測定し、有機半導体素子として動 作可能である事が確認されている。

5. おわりに

オーガニック(有機化)という言葉が一時流行した が、工業材料における有機化とは有機合成材料を用い た大量生産、低コスト、軽量化、高強度化…つまり「鉄

【会告】

- 【第184回講演会・例会】
- 会期:1月26日(水)13時~17時
- 会場:大阪科学技術センター 405室
- 大阪市西区靫本町
- テーマ:『UV硬化材料の光学材料への応用』
- 1. 光学材料用UV硬化樹脂の動向
- 東亞合成 佐内康之氏 2.光学系接着剤-UV-LEDの利用の現状と展望
- 電気化学工業 渡辺淳氏 3. 高屈折率プラスチック用有機 – 無機ハイブリッド
- UVハードコートの原理と展望 三井化学 中山徳夫氏
- 4. UV硬化を利用するモスアイフィルムの開発
 - 三菱レイヨン 魚津吉弘氏
- 5. レーザーで硬化するフォトポリマー:ホログラム メモリー用記録材料の開発と展望
 - 共栄社化学 池田順一氏
- 参加費:会員:1社2名まで無料(要、会員証呈示) 非会員:3,000円、学生:2,000円 いずれも予稿集代を含む。

やガラスをプラスチックに換えて安くて高性能な製品 を作る方法」と言い換えられる。

当社は、水酸化ナトリウムという無機薬品のメー カーとして1917年に誕生した古い会社だが、現在ま で生きて来られたのはプラスチック用添加剤やエポキ シ樹脂、界面活性剤などの有機薬品へと展開できたか らである。無機から有機への材料転換で、当社の係 わってきた分野はごく一部だが、様々な産業が同じプ ロセスを踏んでおり、エレクトロニクスだけが例外と 言う事は有り得ない。液晶ディスプレイには既にガラ スに代わる透明絶縁樹脂が使われており、更にその適 用範囲を拡げようとしている。そして同じ技術を、太 陽電池やELにも応用できる可能性がある。また有機 材料の柔らかさが新しい市場を作り出すとも言われて おり、次世代の日本を支える産業へと発展する事を期 待したい。

申込方法:

ホームページ (http://www.tapj.jp) のメールフォー ムにて送信、又は氏名・所属・連絡先を明記の上 FAXにて事務局 (043-290-3460) まで。 定員:95名 (定員になり次第締め切ります)

【平成23年度総会ご案内】

- 下記の通り平成23年度フォトポリマー懇話会総会 を開催いたします。ご出席いただきたくお願いいたし ます。 フォトポリマー懇話会会長 山岡亞夫 日時:4月14日(木)13時から
- 会場:森戸記念館 第一フォーラム
- 議事:
- 1. 平成22年度事業報告承認の件
- 2. 平成22年度収支決算ならびに年度末貸借対照表 承認の件
- 3. 平成23年度事業計画および予算案承認の件
- 4. その他

		1年1月5日発行
免行人	山岡亞夫	
発行所	フォトポリマー懇話会事務局	
	〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33	
	千葉大学工学部情報画像工学科 微細画像プロセス工学研究室	勺
	電話/FAX 043-290-3460 URL: http://www.tapj.jp	/